WT0132P4-A1 技术规格书



版本 2.1

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

注意

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。深圳市启明云端科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,深圳市启明云端科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息,但是深圳市启明云端科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

修改记录

版本号	日期	制定/变更内容	制定/修改人	审核人
V1.0	2024-9-12	创建文档	Pail	Louie
V1. 1	2025-2-06	1、WT0132P4-A1 引脚布局&描述 处,修改第 32 引脚描述 2、增加 WT0132P4-A1 核心板尺 寸横截面尺寸	Pail	Louie
V2. 0	2025-3-11	更新文档模板	Pai1	Louie
V2. 1	2025-4-09	1、对3.2引脚描述内对部分引脚的描述做补充说明 2、对4.3建议工作条件进行勘误 3、更新 WT0132P4-A1 尺寸图	Pail	Louie



目录

1.	概述5
	1.1. 产品简介5
	1.2. 产品特点
	1.3. 产品图片
	1.4. 应用场景
2.	产品规格
	2.1. 功能框图
	2.2. 硬件参数
3.	引脚定义
•	3.1. 引脚布局
	3. 2. 引脚描述
	3.3. 启动项配置
	3. 3. 1. Strapping 管脚
	3. 3. 2. 芯片启动模式控制
	3. 3. 3. ROM 日志打印控制
4.	电气特性
4.	4.1. 绝对最大限定值
	4.2. 功耗特性
_	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -
5.	WT0132P4-A1 原理图
6.	WT0132P4-A1 尺寸16
7.	存储条件
8.	回流焊曲线17
9.	联系我们

1. 概述

1.1.产品简介

WT0132P4-A1 是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫 ESP32-P4 芯片设计的一款集成 NOR FLASH 小尺寸邮票孔核心板。核心处理器芯片 ESP32-P4 封装内可叠封 16MB 或 32MB PSRAM,包含 2 个高性能(HP)内核和一个低功耗(LP)内核。HP 内核采用 RISC-V 双核处理器,主频高达 400 MHz,包含一个 JPEG 编/解码器、像素处理加速器、H. 264 视频编码器和 MIPI 接口;具有强大的图像和语音处理能力。

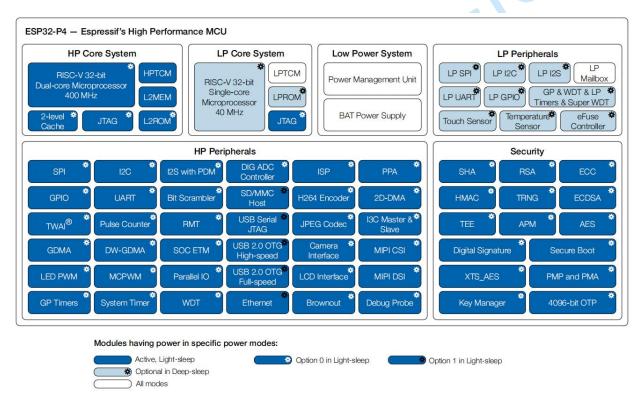


图1: 主芯片架构图

WT0132P4-A1 系列共两种规格,具体信息见下表。

WT0132P4-A1 系列型号对比

采购型号	Flash	Psram	核心板尺寸尺寸(mm)
WT0132P4-A1-N16R16	16MB	16MB	25. 00*20. 00
WT0132P4-A1-N16R32	16MB	32MB	25. 00*20. 00

1.2. 产品特点

- 双核 400 MHz 高主频 CPU
- 内置 16 MB Flash 与 16/32 MB Psram
- ESP32-P4 芯片全引脚引出
- 支持多个多媒体接口
- 核心板尺寸小,便于硬件设计
- 开发资料齐全

1.3.产品图片



图2: WT0132P4-A1-N16R16(正)



图4: WT0132P4-A1-N16R32(正)



图3: WT0132P4-A1-N16R16(背)



图5: WT0132P4-A1-N16R32(背)

1.4.应用场景

- 智能家居
- 工业自动化
- 消费电子产品
- HMI 人机交互
- 电子机器人
- 摄像头视频流传输
- USB 设备

2. 产品规格

2.1.功能框图

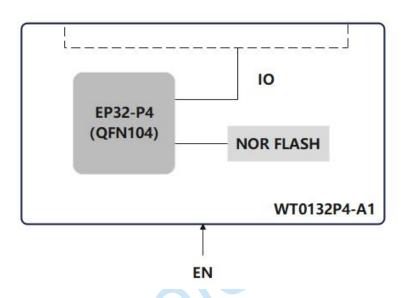


图6: WT0132P4-A1 功能框图

2. 2. 硬件参数

	CDII	ECDOO DA	
	CPU	ESP32-P4	
主控	内核	RISC-V 32 位双核处理器	
工江	主频	400 MHz(HP 系统)	
	工/次	40 MHz(LP 系统)	
	ROM	128 KB HP ROM	
	KOW	16 KB LP ROM	
存储	CDAN	768 KB HP L2MEM	
	SRAM	32 KB LP SRAM	
	Flash	16 MB	
	GPI0	55	
	SPI	4	
从汎按口	LP SPI	1	
外设接口	UART	5	
	LP UART	1	
	13C	1	

水川川 /	i明云编科技有限公司	W10132P4-A1系列技不规格书
	I2C	2
	LP I2C	1
	I2S	3
	LP I2S	1
	USB JTAG	1
	SDI0	1
	LED PWM	1
	MCPWM	2
	TWAI [®] 控制器	3
	(兼容 ISO 11898-1)	-5"
	高速 USB 2.0 OTG	1
	全速 USB 2.0 OTG	1
	百兆以太网 MAC	1
	MIPI CSI-2	1
	MIPI DSI	1
	并行 IO (PARLIO) 控制器	1
	12 位多通道模/数转换器	2
	温度传感器	1
	触摸传感器	1
	模拟电压比较器	1
	欠压监测	1
	JPEG 编/解码器	1
图像与语音	像素处理加速器 (PPA)	1
处理接口	图像信号处理器 (ISP)	1
	H264 视频编码器	1

3. 引脚定义

3.1. 引脚布局

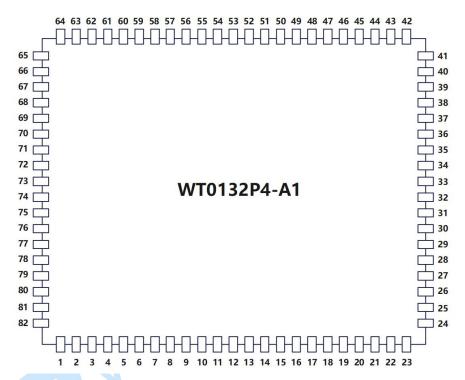


图7: 引脚布局图

3.2. 引脚描述

引脚功能描述

引脚	名称	描述
1	GND	电源地
2	DSI_DATAP1	MIPI DSI PHY DATAP1
3	DSI_DATAN1	MIPI DSI PHY DATAN1
4	DSI_CLKN	MIPI DSI PHY CLKN
5	DSI_CLKP	MIPI DSI PHY CLKP
6	DSI_DATAPO	MIPI DSI PHY DATAPO
7	DSI_DATANO	MIPI DSI PHY DATANO
8	GND	电源地
9	CSI_DATANO	MIPI CSI PHY DATANO
10	CSI_DATAPO	MIPI CSI PHY DATAPO
11	CSI_CLKP	MIPI CSI PHY CLKP



12	CSI_CLKN	MIPI CSI PHY CLKN	
13	CSI_DATAN1	MIPI CSI PHY DATAN1	
14	CSI_DATAP1	MIPI CSI PHY DATAP1	
15	GND	电源地	
16	USB_DM	USB2 OTG PHY DM	
17	USB_DP	USB2 OTG PHY DP	
18	GND	电源地	
19	GPI024	GPIO24, USB1P1_NO	
20	GPI025	GPI025, USB1P1_P0	
21	GND	电源地	
22	GPI026	GPI026, USB1P1_N1	
23	GPI027	GPI027, USB1P1_P1	
24	GPI028	GPIO28, GPSPI SPI2 CS, EMAC PHY RXDV, DBG_PSRAM_D	
25	GPI029	GPI029, GPSPI SPI2 D, EMAC PHY RXDO, DBG_PSRAM_Q	
26	GP1030	GPIO30, GPSPI SPI2 CK, EMAC PHY RXD1, DBG_PSRAM_WP	
27	GPI031	GPIO31, GPSPI SPI2 Q, EMAC PHY RXER, DBG_PSRAM_HOLD	
28	GP1032	GPIO32, I3CMST_SCL, GPSPI SPI2 HOLD,	
20		EMAC RMII CLK, DBG_PSRAM_DQ4	
29	GPI033	GPI033, I3CMST_SDA, GPSPI SPI2 WP,	
29	GF 1055	EMAC PHY TXEN, DBG_PSRAM_DQ5	
30	GPI034	GPI034, GPSPI SPI2 I04, EMAC PHY TXD0, DBG_PSRAM_DQ6	
31	GPI035	GPI035, GPSPI SPI2 I05, EMAC PHY TXD1, DBG_PSRAM_DQ7	
31	Gr 1033	(I035下拉,进入下载模式)	
32	ESD IDO VOA	输出电源	
32	ESP_LDO_VO4	(输出电压范围0.5 [~] 2.7V或者3.3V,最大输出电流0.2A)	
33	CD1036	GPI036, GPSPI SPI2 I06, EMAC PHY TXER, DBG_PSRAM_DQS0	
JJ	GPI036	(默认I035、36上拉,进入SPI Boot模式)	
34	GPI037	GPI037, UARTO_TXD, GPSPI SPI2 I07(下载串口)	
35	GPI038	GPIO38, UARTO_RXD, GPSPI SPI2 DQS (下载串口)	



		12010211 113(7)1文/[》21] [7]
36	GPI039	GPI039, SD1_CDATAO_PAD, REF_50M_CLK_PAD
37	GPI040	GPIO40, SD1_CDATA1_PAD, GMAC_PHY_TXEN_PAD
38	GPI041	GPIO41, SD1_CDATA2_PAD, GMAC_PHY_TXDO_PAD
39	GPI042	GPIO42, SD1_CDATA3_PAD, GMAC_PHY_TXD1_PAD
40	GPI043	GPIO43, SD1_CCLK_PAD, GMAC_PHY_TXER_PAD
41	VCC	电源(核心板供电5V输入端)
42	GND	电源地
43	GPI044	GPIO44, SD1_CCMD_PAD, GMAC_RMII_CLK_PAD
44	GPI045	GPIO45, SD1_CDATA4_PAD, GMAC_PHY_RXDV_PAD
45	GPI046	GPIO46, SD1_CDATA5_PAD, GMAC_PHY_RXDO_PAD
46	GPIO47	GPIO47, SD1_CDATA6_PAD, GMAC_PHY_RXD1_PAD
47	GPI048	GPIO48, SD1_CDATA7_PAD, GMAC_PHY_RXER_PAD
48	GPI049	GPIO49, GMAC_PHY_TXEN_PAD, ADC2_CHANNEL2
49	GPI050	GPI050, GMAC_RMII_CLK_PAD, ADC2_CHANNEL3
50	GPI051	GPIO51, GMAC_PHY_RXDV_PAD, ADC2_CHANNEL4, ANA_COMPO
51	GPI052	GPIO52, GMAC_PHY_RXDO_PAD, ADC2_CHANNEL5, ANA_COMPO
52	GPI053	GPIO53, GMAC_PHY_RXD1_PAD, ADC2_CHANNEL6, ANA_COMP1
53	GND	电源地
54	GPI054	GPIO54, GMAC_PHY_RXER_PAD, ADC2_CHANNEL7, ANA_COMP1
55	GPI02	GPIO2, MTCK, LP_GPIO2, TOUCH_CHANNELO
56	GPI03	GPIO3, MTDI, LP_GPIO3, TOUCH_CHANNEL1
57	GPIO4	GPIO4, MTMS, LP_GPIO4, TOUCH_CHANNEL2
58	GPI05	GPIO5, MTDO, LP_GPIO5, TOUCH_CHANNEL3
59	GPI06	GPI06, SPI2_HOLD_PAD, LP_GPI06, TOUCH_CHANNEL4
60	GPI07	GPIO7, SPI2_CS_PAD, LP_GPIO7, TOUCH_CHANNEL5
61	GPI08	GPIO8, UARTO_RTS_PAD, SPI2_D_PAD, LP_GPIO8, TOUCH_CHANNEL6
62	GPI09	GPIO9, UARTO_CTS_PAD, SPI2_CK_PAD, LP_GPIO9, TOUCH_CHANNEL7
63	GPI010	GPI010, UART1_TXD_PAD, SPI2_Q_PAD, LP_GPI010, TOUCH_CHANNEL8
64	GND	电源地

65	GPI011	GPIO11, UART1_RXD_PAD, SPI2_WP_PAD, LP_GPIO11, TOUCH_CHANNEL9	
66	GPI012	GPI012, UART1_RTS_PAD, LP_GPI012, TOUCH_CHANNEL10	
67	GPI013	GPI013, UART1_CTS_PAD, LP_GPI013, TOUCH_CHANNEL11	
68	GPI014	GPI014, LP_GPI014, LP_UART_TXD_PAD, TOUCH_CHANNEL12	
69	GPI015	GPI015, LP_GPI015, LP_UART_RXD_PAD, TOUCH_CHANNEL13	
70	CHIP_PU	使能P4芯片 (内部10K上拉)	
71	GP100	GPIOO, LP_GPIOO, XTAL_32K_N	
72	GPI01	GPIO1, LP_GPIO1, XTAL_32K_P	
73	GND	电源地	
74	GPI016	GPI016, ADC1_CHANNELO	
75	GPI017	GPI017, ADC1_CHANNEL1	
76	GPI018	GPI018, ADC1_CHANNEL2	
77	GPI019	GPI019, ADC1_CHANNEL3	
78	GPI020	GPIO20, ADC1_CHANNEL4	
79	GPI021	GPIO21, ADC1_CHANNEL5	
80	GPI022	GPIO22, ADC1_CHANNEL6	
81	GPI023	GPIO23, ADC1_CHANNEL7, REF_50M_CLK_PAD	
82	GND	电源地	

3.3. 启动项配置

3.3.1. Strapping 管脚

芯片在上电或硬件复位时,可以通过 Strapping 管脚和 eFuse 位配置如下启动参数,无需微处理器的参与:

• 芯片启动模式

- Strapping 管脚: GPI035, GPI036, GPI037, GPI038

• ROM 日志打印

- Strapping 管脚: GPIO36
- eFuse 位: EFUSE_UART_PRINT_CONTROL

● JTAG 信号源

- Strapping 管脚: GPIO34

- eFuse 位: EFUSE_DIS_PAD_JTAG、EFUSE_DIS_USB_JTAG 和 EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE 上述 eFuse 位的默认值均为 0, 也就是说没有烧写过。eFuse 只能烧写一次,一旦烧写为 1, 便不能恢复为 0。

上述 strapping 管脚如果没有连接任何电路或连接的电路处于高阻抗状态,则其默认值(即逻辑电平值)取决于管脚内部弱上拉/下拉电阻在复位时的状态。

Strapping 管脚默认配置

要改变 strapping 管脚的值,可以连接外部下拉/上拉电阻。如果 ESP32-P4 用作主机 MCU 的从设备, strapping 管脚的电平也可通过主机 MCU 控制。

所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时,锁存器采样并存储相应 strapping 管脚的值,一直保持到芯片掉电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此,strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取,strapping 管脚 在芯片复位后作为普通 I0 管脚使用。

3.3.2. 芯片启动模式控制

复位释放后,GPI035 ~ GP0I38 共同决定启动模式。详见下表。

启动模式	GPI035	GPI036	GPI037	GPI038
SPI Boot*	1*	任意值	任意值	任意值
Joint Download Boot	0	1	任意值	任意值

^{*}表示默认值和默认配置。

Joint Download Boot 模式下支持以下下载方式:

- USB Download Boot:
 - USB-Serial-JTAG Download Boot
 - USB 2.0 OTG Download Boot

- UART Download Boot
- SPI Slave Download Boot

3.3.3. ROM 日志打印控制

系统启动过程中, ROM 代码日志可打印至:

- (默认) UARTO 和 USB 串口/JTAG 控制器
- USB 串口/JTAG 控制器
- UARTO

EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 和 GPI036 控制 UARTO ROM 日志打印,详见下

表

UARTO ROM 日志打印	EFUSE_UART_PRINT_CONTROL	GPI036
	0*	忽略
使能*		0
	2	1
	1	1
关闭	2	0
	3	忽略

*表示默认值和默认配置。

EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT 控制 **USB 串口/JTAG 控制器** ROM 日志打印,详见下表。

USB 串口/JTAG ROM 日志打印控制	EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT
使能*	0*
关闭	1

^{*}表示默认值和默认配置。

4. 电气特性

4.1. 绝对最大限定值

超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响 WT0132P4-A1 的可靠性。

4.2. 功耗特性

暂无

4.3. 建议工作条件

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	电源管脚电压	4.8	5	5. 5	V
$I_{ m vcc}$	外部电源的供电电流	_	1	-	A
T_{A}	工作环境温度	-40	_	85	\mathbb{C}

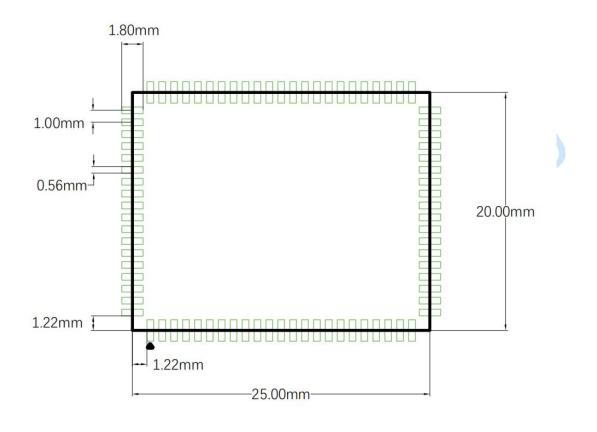
5. WT0132P4-A1 原理图

暂无

图8: WT0132P4-A1 原理图

6. WT0132P4-A1 尺寸

下图为核心板的俯瞰图与正视图,公差±0.2 mm。



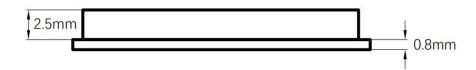


图9: WT0132P4-A1 尺寸图

7. 存储条件

条件	参数
存储条件	密封MBB中, < 40 ℃/90 %RH 的非冷凝大气环境
使用条件	25±5 ℃、60 %RH下,168 小时内
潮湿敏感度	3 级

8. 回流焊曲线

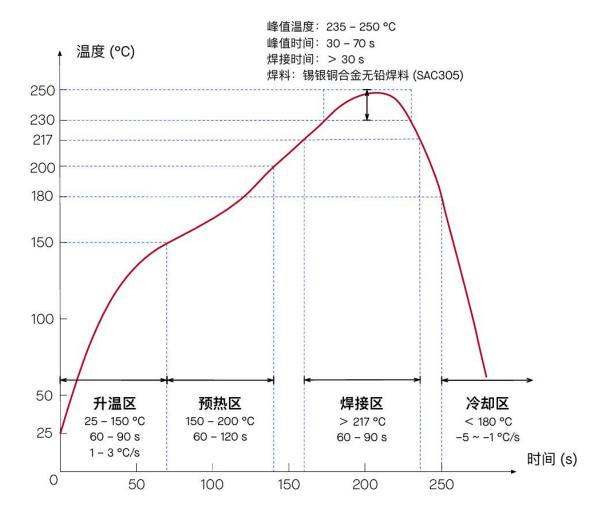


图10: 回流焊温度曲线图

e/e/s

9. 联系我们

官方网址: www.wireless-tag.com

淘宝链接: 启明云端官方企业店

销售邮箱: sales@wireless-tag.com

技术支持邮箱: technical@wireless-tag.com

联系电话: 18122057087

B 站: 启明云端

启明云端公众号:

